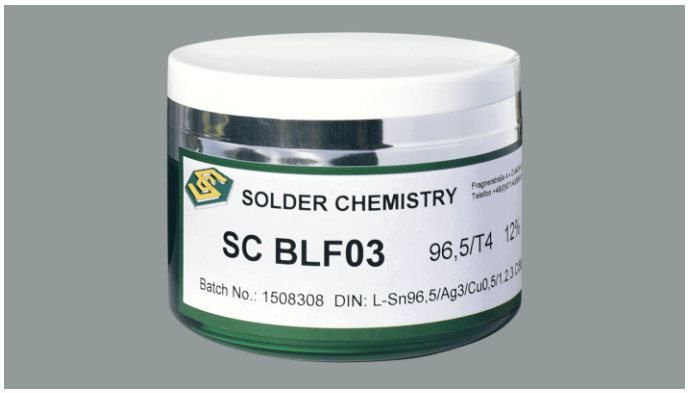
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



SC BLF03 96,5/Ag3/Cu0,5/T4 12/01 Dose 200g

Artikel-Nr:	2002141201	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 69.80

Beschreibung

Die SC BLF03 ist ein konsequent weiterentwickeltes High-Tech-Produkt, das für alle sogenannten bleifreien SMT-Anwendungen bestens geeignet ist. Ihrer Entwicklung liegen nicht nur langjährige Erfahrungen auf dem SMT-Gebiet, sondern auch die sorgfältige und strenge Beachtung der Richtlinien von ISO-, EN-, IPC-, und MIL-Normen zugrunde. Die SC BLF03 ist physikalisch gesehen eine gleichmässige Mischung aus einem bleifreien Weichlotpulver, in allen erforderlichen Legierungen und Körnungen lieferbar, mit einem organischen Bindemittel auf Kunstharzbasis, das der RE L0 nach J-STD 004 (F-SW32) entspricht (übertrifft die RMA-Anforderungen!). Dadurch gehört sie zu den allerbesten "no-clean"-Pastentypen.

Technische Daten

- Klarer, geringer (4,5%) Rückstand, begünstigt den “in circuit”-Test !
- Eine wahre “no clean”-Paste
- Enthält Korrosionsinhibitoren
- Eine hervorragende Druckqualität, stundenlang !
- Eine enorm hohe Klebekraft
- Für “fine und super fine pitch” Anwendungen die beste Wahl
- Einwandfreie Lötergebnisse mit allen gängigen Lötprofilen

Zusätzliche Information

Hersteller	SOLDER CHEMISTRY
Bleihaltig	Nein
Flussmittel	REL0
Gebinde	Dose
Gebindegrösse (g)	200
Korngrösse	4
Haltbarkeit	26 Wochen
Legierung	Zinn/Silber/Kupfer
Schmelztemperatur (°C)	217